Strati: 2
Materiale: FR4
Spessore finito: 1,57 mm +/- 10%
Spessore rame strato esterno: 1 oz
Finitura: ENIG (Au: 2-5u ")
Soldermask (Colore): Both Sides, LPI (Black)
Silkscreen (a colori): entrambi i lati, bianco

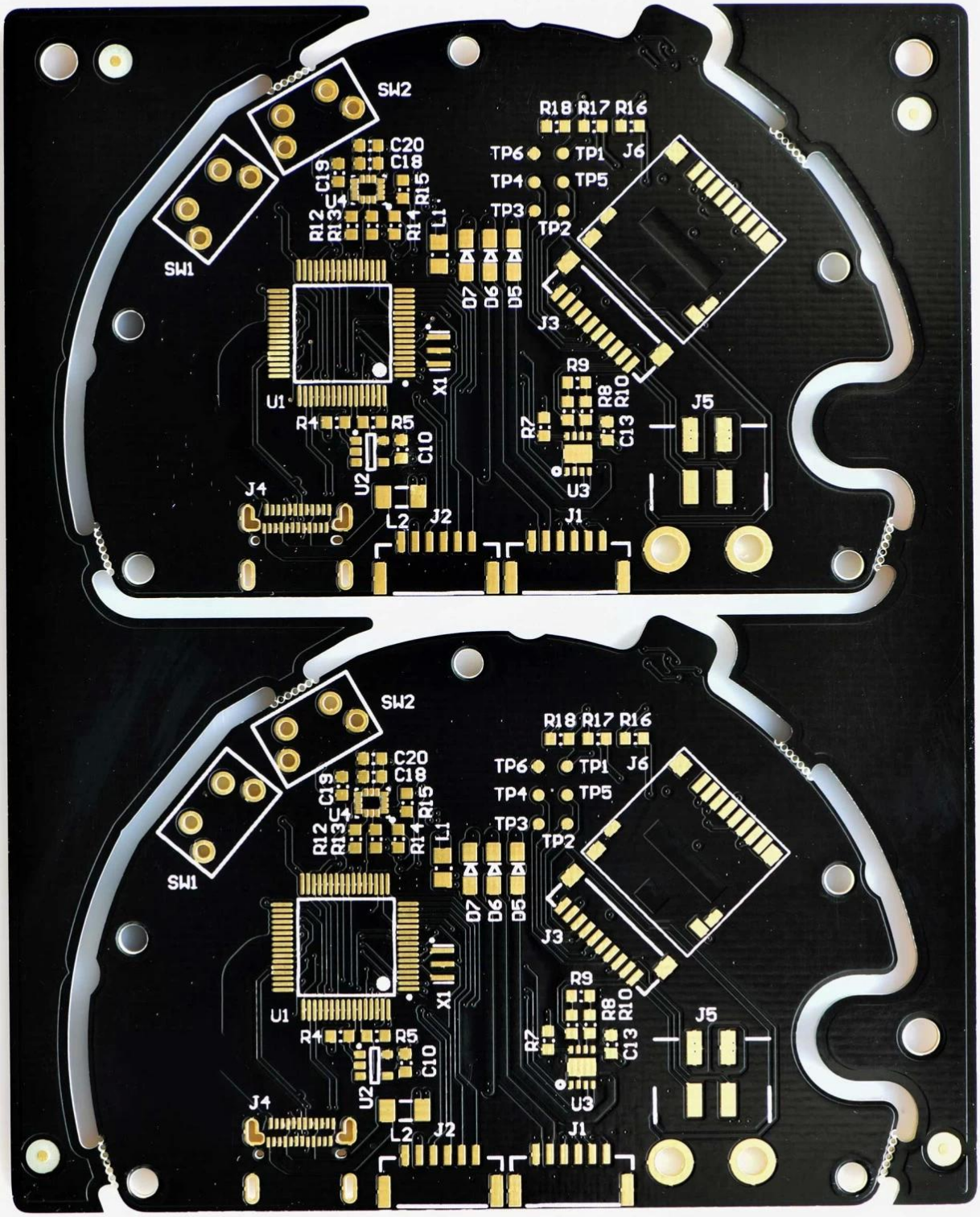
Test elettrico

FINITURA: QUESTA SCHEDA DEVE ESSERE IMMERSION GOLD PLATED SECONDO IPC-6012.
LO SPESSORE DEVE ESSERE 0,50 M OLTRE 3-6uM NICHEL.

LAMIERA DI RAME MIN. MIN .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE COLLEGATI, TRANNE VIAS .500 FINITURA O PICCOLO.

Chiave di livello:
==========
* .GM4: Schema di bordo
* .TXT: file di drill NC

* .GTP: Top Paste
* .GTO: Top Silkscreen
* .GTS: Top Soldermask
* .GTL: Top Copper Layer
*. GBL: strato di rame inferiore
* .GBS: Soldermask inferiore
* .GBO: Bottom Silkscreen
* .GBP: Bottom Paste


SW2
SW1
R18 R17 R16
C20
C18
C19
U4
R15
R12
R13
R14
L1
TP6
TP1
J6
TP4
TP5
TP3
TP2
D7
D6
D5
J3
U1
X1
R9
R8
R10
R7
C13
J5
R4
R5
C10
U2
U3
J4
L2
J2
J1

Cd produttore biadesivo, PCB con controllo dell'imedance,